

第 3 屆國際精密工程研討會 (ISPE 2022) 暨第 4 屆國際工程技術研討會 (ISET 2022) 惠蓀林場盛大舉辦



第 3 屆國際精密工程研討會 (ISPE 2022) 暨第 4 屆國際工程技術研討會 (ISET 2022) 惠蓀林場盛大舉辦

(中央社訊息服務 20221115 13:49:34) 第 3 屆國際精密工程研討會 (ISPE 2022) 暨第 4 屆國際工程技術研討會 (ISET 2022) 於 11 月 11 日至 13 日在南投惠蓀實驗林場正式登場，會議首先由國立中興大學工學院楊明德院長代表 ISPE 及 ISET 會議委員會對來自世界各地專家及學者表達了最誠摯的歡迎，並預祝本次 ISPE 及 ISET 國際會議圓滿成功。

由於入境「0+7」新制已於 10 月 13 日實施，邊境解封使入境居家檢疫終於解除，新加坡大學 Cheng-kuo Lee 教授、馬來西亞理工大學 Kahar Bin Osman 教授及美國新墨西哥大學 Yu-Lin Shen 教授遠道而來給予開幕致詞並發表專題演講，而越南胡

志明市國家大學 Vọng Bình Long 教授雖無法前來也線上發表開幕演講，台灣著名學者國立清華大學朱英豪特聘教授兼奈微與材料科技中心主任亦發表最新二維層狀白雲母柔性電子元件技術。

為期三天議程共分成 8 個分組會議及海報發表，參與研討會共約二百人，會議主題涵蓋半導體元件技術、精密加工技術、光學設計技術、奈米製造技術、薄膜太陽能電池技術、自動控制技術、計算模擬與材料設計、生物醫學工程、生物技術及人工智慧等新興領域，這些技術都是與未來需求相關的有趣主題。